



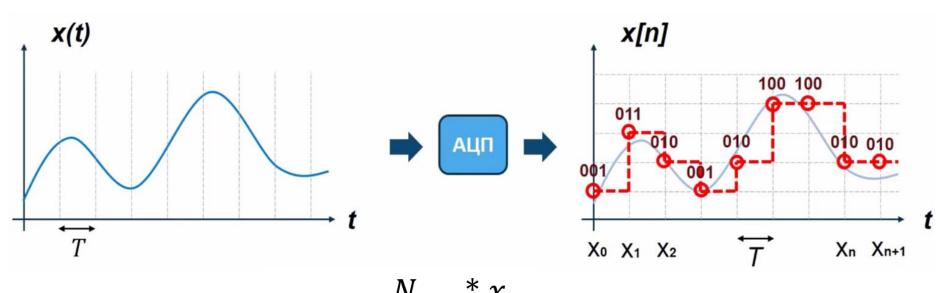
Лекция 7

Схемотехника устройств компьютерных систем Семестр 2

<u>Тема: Сопряжение измерительных и силовых устройств с цифровыми</u> <u>системами</u>

> Люлява Даниил Вячеславович, старший преподаватель кафедры ВТ Дуксин Никита Александрович, преподаватель кафедры ВТ

АЦП (Аналого-цифровой преобразователь)



$$N = \frac{N_{max} x^{*} x}{x_{max}}$$

Метрологические характеристики АЦП

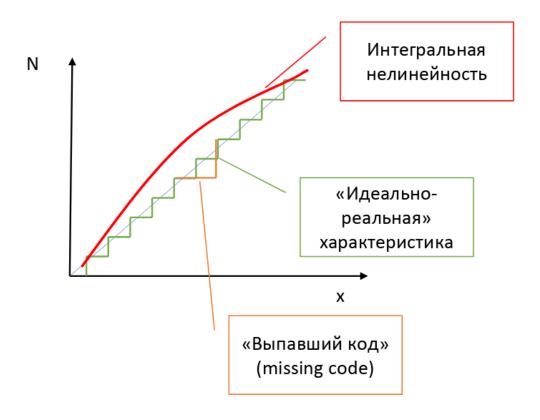
- «Точность» и «разрешающая способность» термины, которые часто путают при практическом использовании
 - Точность на сколько измеренная величина отличается от значения, измеренного эталонным прибором в системе СИ
 - Разрешающая способность на сколько одно значение отличается от другого.
 - 10 бит АЦП 1024 возможных значения. Например, от 0 до 1,023 В (с шагом 1 мВ)
 - У АЦП должен быть точный источник опорного напряжения. На практике 12-14 бит могут использовать внутренний источник.

Эталоны для АЦП

- полупроводниковые стабилитроны
- нормальный элемента Вестона (химическая батарея)
- квантовый эффект Джозефсона



Основные виды погрешностей АЦП

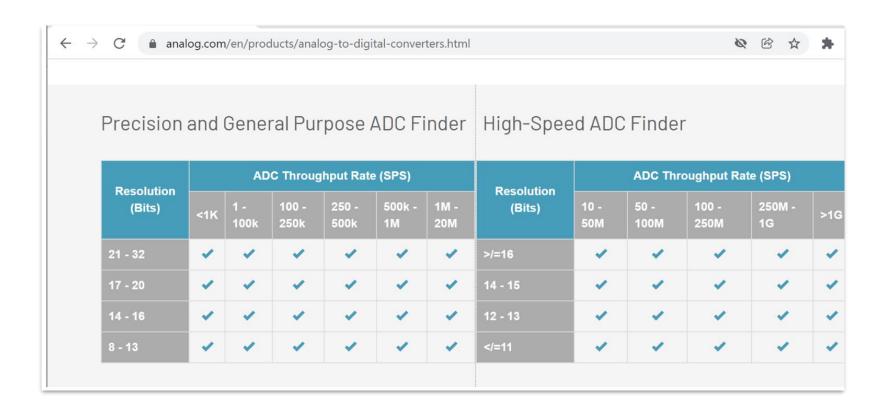


Характеристики АЦП

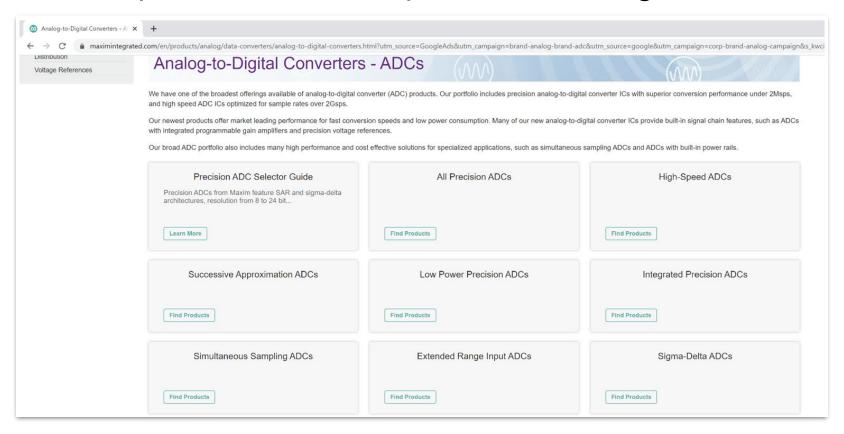
- Разрядность (8-16, 24)
- Частота преобразования (от кГц до ГГц)

- Дополнительные характеристики:
 - Интерфейс
 - Диапазон входного напряжения
 - Архитектура (влияет на возможные ошибки измерения)

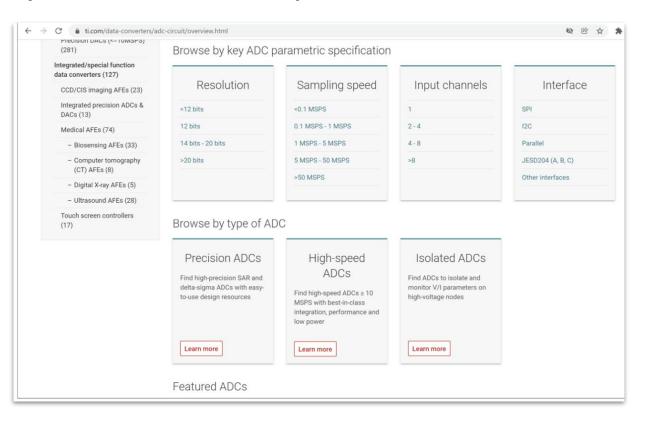
Производители АЦП – Analog Devices



Производители АЦП – Maxim Integrated



Производители АЦП – Texas Instruments



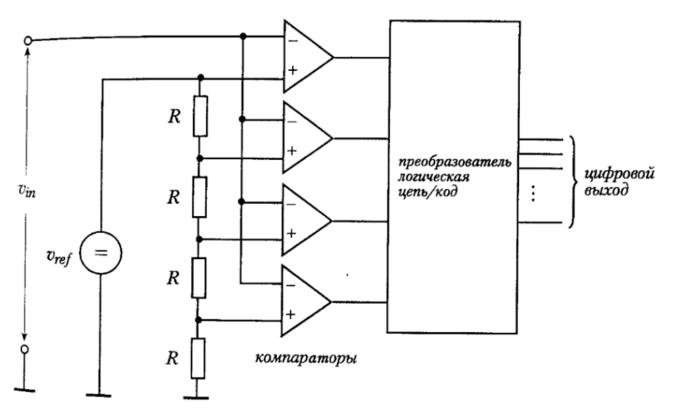
Основные виды архитектур АЦП

АЦП прямого преобразования (flash ADC, direct-conversion ADC)

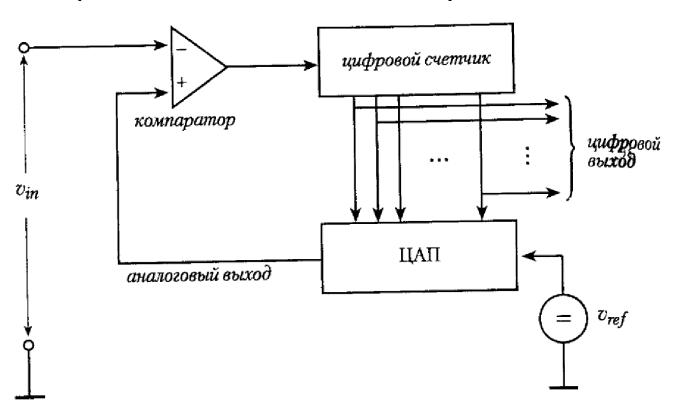
АЦП последовательного приближения (SAR, successive-approximation ADC)

АЦП с архитектурой "сигма-дельта" (sigma-delta)

АЦП прямого преобразования



АЦП последовательного приближения

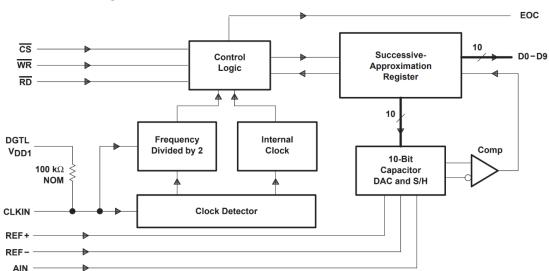


Пример АЦП последовательного приближения с параллельным интерфейсом

TLC1550I, TLC1550M, TLC1551I 10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH PARALLEL OUTPUTS

SLAS043G - MAY 1991 - REVISED NOVEMBER 2003



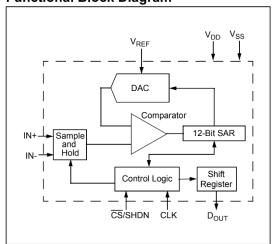


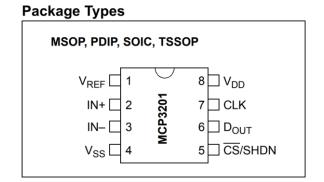
Пример АЦП последовательного приближения с последовательным интерфейсом

Applications

- · Sensor Interface
- · Process Control
- Data Acquisition
- · Battery Operated Systems

Functional Block Diagram





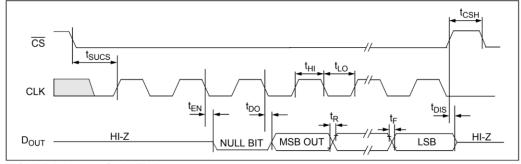
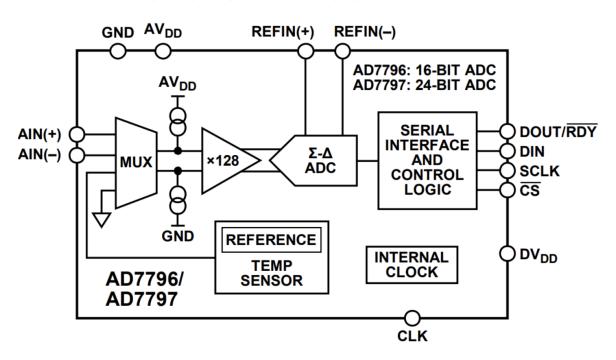


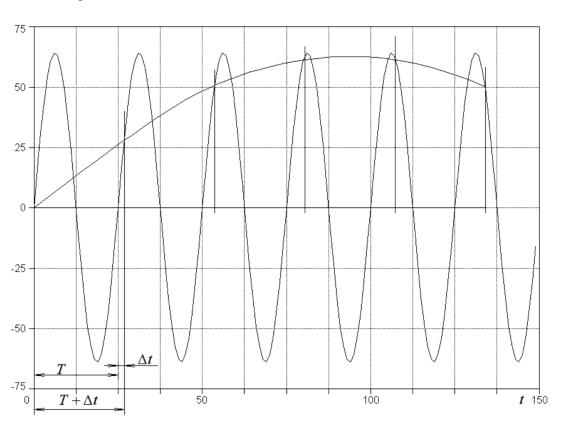
FIGURE 1-1: Serial Timing.

АЦП с архитектурой «сигма-дельта»

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM



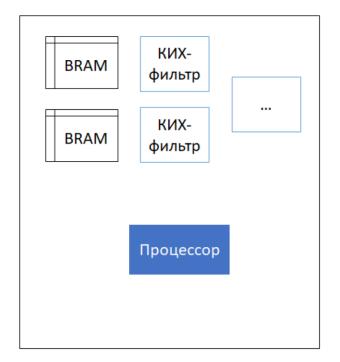
Проблема наложения частот

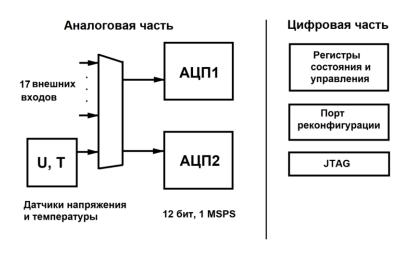


Пример архитектуры системы с управляющим процессором и ускорителем ЦОС

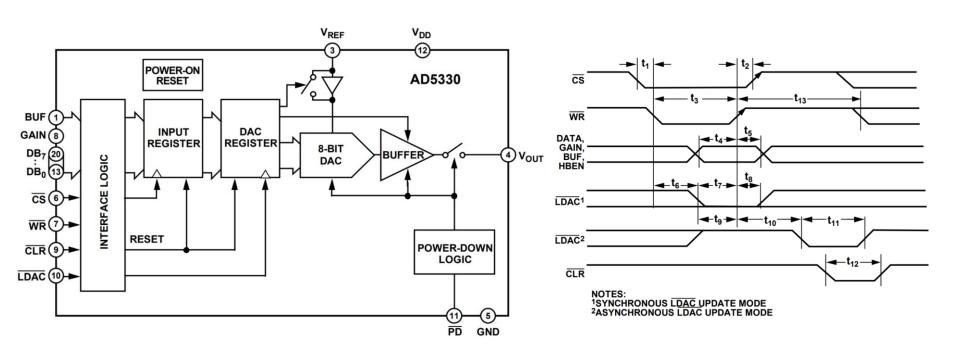


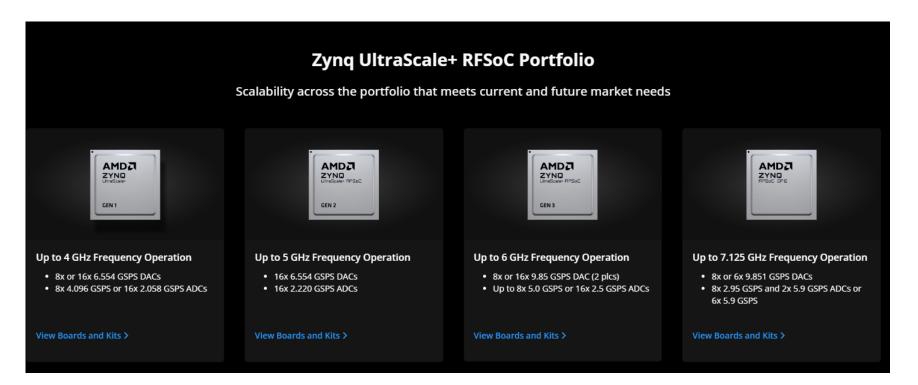






Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)





AMD Zynq™ UltraScale+™ RFSoC Gen 1 Direct-RF Signal Chain Features								
		ZU21DR	ZU25DR	ZU27DR	ZU28DR	ZU29DR		
Max. RF input	Frequency (GHz)			4				
Decimation / I	Decimation / Interpolation			1x, 2x, 4x, 8x				
12-bit RF-ADC	# of ADCs		8	8	8	16		
	Max Rate (GSPS)		4.096	4.096	4.096	2.058		
14-bit RF-DAC	# of DACs		8	8	8	16		
	Max Rate (GSPS)		6.554	6.554	6.554	6.554		
SD-FEC		8	0	0	8	0		

Dve gve menele Legie								
Programmable Logic								
	ZU21DR	ZU25DR	ZU27DR	ZU28DR	ZU29DR			
System Logic Cells (K)	930	678	930	930	930			
DSP Slices	4,272	3,145	4,272	4,272	4,272			
Memory (Mb)	60.5	41.3	60.5	60.5	60.5			
GTY Transceivers	16	8	16	16	16			
PCle Gen3x16	2	1	2	2	2			
PCle Gen3x16 / Gen4x8 / CCIX								
100G Ethernet MAC/PCS with RS-FEC	2	1	2	2	2			
Maximum I/O Pins	280	347	347	347	408			
Processing System Feature	es zu21DR	ZU25DR	ZU27DR	ZU28DR	ZU29DR			
Application Processing Unit		Quad-core A	rm® Cortex®-A53 MPCore up	to 1.33 GHz				
Real-Time Processing Unit		Dual-core	Arm Cortex-R5 MPCore up to	533 MHz				
Embedded and External Memory	256 KB On-Ch	nip Memory w/ECC; External [DDR4; DDR3; DDR3L; LPDDR4;	LPDDR3; External Quad-SPI; I	NAND; eMMC			
High-Speed Connectivity		4 PS-GTR; PCle Gen1/	2; Serial ATA 3.1; DisplayPort	1.2a; USB 3.0; SGMII				
General Connectivity	214 PS I/O; UART; CAN; USB 2.0; I2C; SPI; 32b GPIO; Real Time Clock; Watchdog Timers; Triple Timer Counters							

AMD Zyng	AMD Zynq™ UltraScale+™ RFSoC Gen 2								
Direct-RF S	Direct-RF Signal Chain Features								
		ZU39DR							
Max. RF input l	Frequency (GHz)	5							
Decimation / In	nterpolation	1x, 2x, 4x, 8x							
12-bit RF-ADC	# of ADCs	16							
	Max Rate (GSPS)	2.220							
14-bit RF-DAC	# of DACs	16							
	Max Rate (GSPS)	6.554							
SD-FEC		0							

Programmable Logic	
	ZU39DR
System Logic Cells (K)	930
DSP Slices	4,272
Memory (Mb)	60.5
GTY Transceivers	16
PCle Gen3x16	2
PCle Gen3x16 / Gen4x8 / CCIX	
100G Ethernet MAC/PCS with RS-FEC	2
Maximum I/O Pins	408
Processing System Features	
	ZU39DR
Application Processing Unit	Quad-core Arm Cortex-A53 MPCore up to 1.33 GHz
Real-Time Processing Unit	Dual-core Arm Cortex-R5 MPCore up to 533 MHz
Embedded and External Memory	256 KB On-Chip Memory w/ECC; External DDR4; DDR3; DDR3L; LPDDR4; LPDDR3; External Quad-SPI; NAND; eMMC
High-Speed Connectivity	4 PS-GTR; PCIe Gen1/2; Serial ATA 3.1; DisplayPort 1.2a; USB 3.0; SGMII
General Connectivity	214 PS I/O; UART; CAN; USB 2.0; I2C; SPI; 32b GPIO; Real Time Clock; Watchdog Timers; Triple Timer Counters

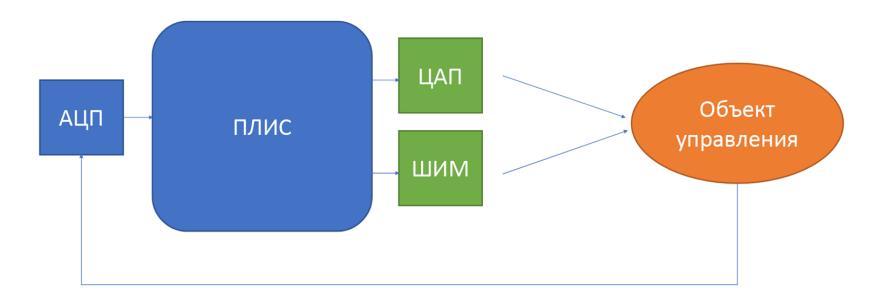
AMD Zynq™ UltraScale+™ RFSoC Gen 3									
Direct-RF Signal Chain Features									
		ZU4	2DR	ZU43DR	ZU46	DR	ZU47DR	ZU48DR	ZU49DR
Max. RF input Frequency (GHz) 6									
Decimation / Inte	Decimation / Interpolation 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 8x, 10x, 12x, 16x, 20x, 24x, 40x								
14-bit RF-ADC	# of ADCs	8	2	4	8	4	8	8	16
	Max Rate (GSPS)	2.5	5.0	5.0	2.5	5.0	5.0	5.0	2.5
14-bit RF-DAC	# of DACs	8	3	4	12		8	8	16
	Max Rate (GSPS)	9.8	5*	9.85*	9.85	5*	9.85*	9.85*	9.85*
SD-FEC		C)	0	8		0	8	0

Dura managarah la di ancia									
Programmable Logic									
	ZU42DR	ZU43DR	ZU46DR	ZU47DR	ZU48DR	ZU49DR			
System Logic Cells (K)	489	930	930	930	930	930			
DSP Slices	1,872	4,272	4,272	4,272	4,272	4,272			
Memory (Mb)	67.8	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5			
GTY Transceivers	8	16	16	16	16	16			
PCle Gen3x16									
PCIe Gen3x16 / Gen4x8 / CCIX	0	2	2	2	2	2			
100G Ethernet MAC/PCS with RS- FEC	0	2	2	2	2	2			
Maximum I/O Pins	152	347	360	347	347	408			
Processing System Feature	S ZU42DR	ZU43DR	ZU46DR	ZU47DR	ZU48DR	ZU49DR			
Application Processing Unit			Quad-core Arm Corte	x-A53 MPCore up to 1.3	3 GHz				
Real-Time Processing Unit			Dual-core Arm Cortex	c-R5F MPCore up to 533	MHz				
Embedded and External Memory	256 KI	3 On-Chip Memory w/EC	C; External DDR4; DDR3	; DDR3L; LPDDR4; LPD	DR3; External Quad-SPI; N	AND; eMMC			
High-Speed Connectivity	4 PS-GTR; PCIe Gen1/2; Serial ATA 3.1; DisplayPort™ 1.2a; USB 3.0; SGMII								
General Connectivity	214 PS I/O; UART; CAN; USB 2.0; I2C; SPI; 32b GPIO; Real Time Clock; Watchdog Timers; Triple Timer Counters								

AMD Zynq [™] UltraSo Direct-RF Signal Chair								
J		ZU63DR		ZU64D	R	ZU65DR	ZU67	DR
Max. RF input Frequency (GH:		7.125						
Decimation / Interpolation			1x, 2x, 3x, 4x,	5x, 6x, 8x, 10	0x, 12x, 16x, 20x, 24x, 40x			
14-bit RF-ADC	# of ADCs	4	2	8	2	6	8	2
	Max Rate (GSPS)	2.95	5.9	2.95	5.9	5.9	2.95	5.9
14-bit RF-DAC	# of DACs	4		8		6	8	
	Max Rate (GSPS)	10.0*		10.0*	·	10.0*	10.0) *
Digital Front-End (DFE) Hard I	Ch	annel Filt	er, DUC/DDC, M	ixer, CFR, Co	omplex Equalizer, PQ, Resa	mpler, DPD		
Low PHY Hard IP		FFT/iFFT, PRA	FFT/iFFT, PRACH			FFT/iFFT, PRACH	FFT/iFFT,	PRACH
SD-FEC		0	0			0	0	

Programmable Logic						
	ZU63DR	ZU64DR	ZU65DR	ZU67DR		
System Logic Cells (K)	393	328	489	489		
DSP Slices	1,200	1,872	1,872	1,872		
Memory (Mb)	54.2	38.3	67.8	67.8		
GTY Transceivers	4	8	8	8		
PCle Gen3x16	0	0	0	0		
PCIe Gen3x16 / Gen4x8 / CCIX	0	0	0	0		
100G Ethernet MAC/PCS with RS-FEC	1	1	1	1		
Maximum I/O Pins	154	154	154	154		
Processing System Features	ZU63DR	ZU64DR	ZU65DR	ZU67DR		
Application Processing Unit	(Quad-core Arm® Cortex®-/	A53 MPCore™ up to 1.33GHz			
Real-Time Processing Unit		Dual-core Arm Cortex-R	5F MPCore up to 533MHz			
Embedded and External Memory	256 KB On-Chip Memory w/ECC; External DDR4; DDR3; DDR3L; LPDDR4; LPDDR3; External Quad-SPI; NAND; eMMC					
High-Speed Connectivity 4 PS-GTR; PCle Gen1/2; Serial ATA 3.1; DisplayPort™ 1.2a; USB 3.0; SGMII						
General Connectivity	214 PS I/O; UART; CAN		O; Real Time Clock; Watchdo nters	g Timers; Triple Timer		

Управление силовыми устройствами с помощью ШИМ



Датчики и исполнительные устройства

- В системе управления присутствуют датчики («чувствительные элементы») и «исполнительные устройства»
- Многие датчики представляют собой первичные преобразователи, размещенные в корпусе или на плате
- Для того, чтобы ввести данные о состоянии объекта управления, требуется комбинация АЦП и цифровых интерфейсов различных типов
- Для управления исполнительными устройствами используются цифровые интерфейсы, ЦАП, ШИМ (это цифровой интерфейс, но на него обращается внимание как на альтернативу ЦАП)



Выводы

Для преобразования сигналов между аналоговым и цифровым представлением используются специальные микросхемы – аналогоцифровые (АЦП) и цифро-аналоговые (ЦАП) преобразователи. Они широко используются во встраиваемых устройствах, управляющих бытовыми приборами, устройствами связи, промышленными установками и т.д.

Основными характеристиками АЦП и ЦАП являются разрядность цифрового сигнала и максимальная частота преобразования.

Интерфейсы АЦП и ЦАП не имеют общепринятого стандарта и реализуются производителями микросхем в зависимости от частоты преобразования и назначения микросхемы.

АЦП являются важным элементом систем цифровой обработки сигналов. Теория цифровой обработки сигналов является отдельным большим направлением прикладной науки, а системы цифровой обработки сигналов представляют в настоящее время большой интерес в связи с высокими требованиями к производительности. Представляется перспективной разработка специализированных вычислительных систем, обеспечивающих высокую производительность при обработке потока данных от АЦП.

Дискретное представление цифровых сигналов неминуемо вносит погрешность в измеряемые величины, которые обычно являются аналоговыми. Разрядность АЦП и необходимая частота преобразования требуют отдельного исследования с применением средств математического моделирования.



Вопросы

Спасибо за внимание!